02

Влияние разрешения, глубины выхода и дефектов на форму линии 2p-спектров поверхности Si(100)

© М.В. Кузьмин, С.В. Сорокина

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия e-mail: m.kuzmin@mail.ioffe.ru

Поступила в редакцию 30.09.2024 г. В окончательной редакции 11.10.2024 г. Принята к публикации 18.10.2024 г.

Представлены результаты количественного и качественного анализа тонкой структуры 2p-спектров высокого разрешения ($60\,\mathrm{meV}$) для поверхности $\mathrm{Si}(100)\mathrm{c}(4\times2)$. Проведено моделирование 2p-линии для различных энергий фотонов, энергетического разрешения и плотности структурных дефектов в поверхностном слое кремния. Установлены предельные значения параметров эксперимента (энергии фотонов и разрешения), при которых характерные особенности спектров могут использоваться как индикатор состояния поверхности. Сделана оценка их чувствительности к вакансиям в слое поверхностных димеров. Полученные результаты могут быть применены в качестве справочных данных при проведении экспериментов и обработке результатов фотоэлектронной спектроскопии 2p-остовного уровня Si.

Ключевые слова: поверхность, фотоэлектронная спектроскопия, остовный уровень, поверхностный сдвиг, кремний.

DOI: 10.61011/OS.2024.10.59416.7124-24

Введение

В настоящее время фотоэлектронная спектроскопия (ФЭС) высокого разрешения широко применяется для диагностики поверхностей, границ раздела и тонкопленочных структур [1–3]. Например, с помощью ФЭС остовных уровней регистрируют энергетические сдвиги внутренних оболочек атомов на поверхности (surface core-level shifts) [4]. Эти данные содержат информацию о характере связей, окружении и зарядовом состоянии указанных атомов и могут рассматриваться в качестве "отпечатков пальцев" атомной геометрии поверхностных реконструкций.

Для идентификации поверхностных сдвигов, как правило, требуется количественный анализ тонкой структуры фотоэлектронных (ФЭ) спектров, а именно их разложение на отдельные компоненты. В свою очередь, для разложения спектров необходимо детально понимать, как форма линии зависит от условий эксперимента. Однако в литературе до сих пор очень мало работ, посвященных систематическому изучению указанной взаимосвязи даже для модельных систем — наиболее известных поверхностей полупроводников и металлов, свободных от чужеродных атомов и молекул.

В недавней публикации [5] подробно исследовалась тонкая структура 2p-спектров высокого разрешения для грани (100) кремния. Показано, что эти спектры образованы шестью компонентами (спин-орбитальными дублетами $2p_{1/2}-2p_{3/2}$), и установлена атомная природа каждой из них. Тем не менее из представленных в указанной работе, а также в статьях [6,7] результатов

оставалось неясно, как характерные особенностей 2p-спектров $\mathrm{Si}(100)$ зависят от энергетического разрешения и энергии фотонов или, иными словами, глубины выхода электронов в широком интервале значений. Более того, не было и данных о том, насколько форма 2p-линии чувствительна к структурным дефектам этой поверхности.

Исходя из сказанного в настоящей работе была поставлена цель выяснить, как указанные выше условия эксперимента, включая плотность дефектов на поверхности образца, влияют на тонкую структуру 2p-спектров грани $\mathrm{Si}(100)\mathrm{c}(4\times2)$. Экспериментальная часть работы была выполнена на синхротроне MAX-lab (Швеция). Кроме того, было проведено моделирование формы линии 2p-фотоэмиссии для данной поверхности при разнообразных условиях. Полученная информация дает возможность выявить основные закономерности, влияющие на форму 2p-спектра поверхности (100) кремния.

Методы

Эксперимент

Измерения проводились на канале I4 накопительного кольца MAX-III при остаточном давлении в вакуумной камере $3\cdot 10^{-11}$ Torr. Спектры регистрировались с помощью анализатора SPECS Phoibos 100 при температуре 100 К. Для изменения глубины выхода электронов варьировался угол эмиссии θ_e (его отсчет производился относительно нормали к поверхности). Телесный угол сбора электронов составлял $\pm 1^\circ$. Полное энергетическое разрешение ρ было 60 meV (при энергии фотонов $h\nu=130\,{\rm eV}$).

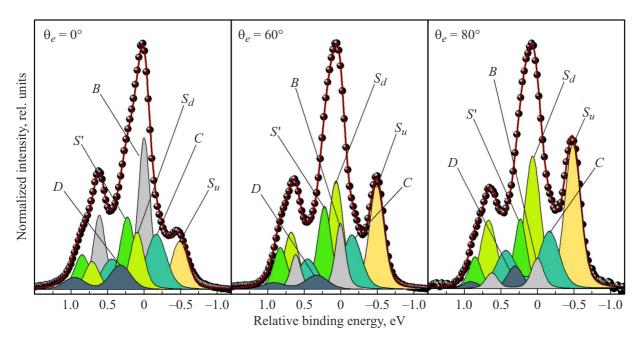


Рис. 1. 2*p*-спектры поверхности Si(100)c(4 \times 2) при $h\nu=130\,\mathrm{eV}$. Измерения проводились при разных углах эмиссии θ_e .

Образцы вырезались из монокристаллической кремниевой пластины с ориентацией поверхности (100), легированной фосфором (n-тип) и имеющей удельное сопротивление $\sim 5\,\Omega\cdot$ сm. Для приготовления атомарночистой поверхности использовалась серия кратковременных прогревов при 1530 K, во время которых давление в вакуумной камере не поднималось выше $1\cdot 10^{-9}$ Tort. После прогрева на поверхности формировалась хорошо упорядоченная структура (2×1) при комнатной температуре, а после охлаждения до 100 K она переходила в с(4×2). Для контроля структуры и чистоты поверхности использовались методы дифракции медленных электронов и Φ ЭС валентной зоны.

Моделирование

Разложение экспериментальных 2р-спектров на спинорбитальные дублеты проводилось с помощью метода наименьших квадратов. Фон вычитался методом Ширли (Shirley) [8]. В качестве модельной функции использовался профиль Фойгта (Voigt), представляющий собой свертку лоренцевской и гауссовой форм линии. Лоренцевское уширение, обусловленное конечностью времени жизни фотовозбужденного состояния атома с дыркой на 2р-уровне, спин-орбитальное расщепление и отношение интенсивностей $2p_{1/2}$ - и $2p_{3/2}$ -подуровней (branching ratio) были фиксированными подгоночными параметрами, одинаковыми для всех компонент. Количество компонент, интенсивность и положение на шкале энергий каждой компоненты были варьируемыми параметрами. Также для каждой компоненты варьировалось гауссово уширение ($\omega_{\rm G}$), так как его величина задается не только разрешением, но и степенью локального разупорядочения кристаллической структуры образца, и поэтому может отличаться для разных типов атомов в решетке.

Для расчета спектров применялись линейные комбинации известных спин-орбитальных дублетов с заданными значениями интенсивности и гауссовой ширины. Для вычисления интенсивностей дублетов использовались известные величины длины свободного пробега в кремнии [5,9]. При этом эффекты дифракции фотоэлектронов не учитывались.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены экспериментальные 2p-спектры поверхности $Si(100)c(4\times2)$, полученные при $h\nu=130\,{\rm eV}$ и трех различных значениях $\theta_e=0$, 60° и 80° . Результаты измерений показаны круглыми символами, а результаты разложения спектров — сплошными линиями. Как видно из рис. 1, вклад в 2p-линию дает целый ряд компонент, а именно дублет B, обусловленный эмиссией из объемной решетки кремния, и пять дублетов S_u , S_d , S', и D, которые соответствуют эмиссии из поверхностных слоев и смещены по оси абсцисс в сторону больших или меньших значений энергии связи относительного объемной компоненты. Для удобства за нулевое значение шкалы энергии принято положение $2p_{3/2}$ -подуровня дублета B.

Интерпретация поверхностных компонент подробно изложена в работе [5]. Кратко перечислим основные выводы. S_u и S_d происходят от верхнего (первого) атомного слоя структуры $c(4 \times 2)$, а их поверхностные сдвиги равны соответственно -483 и $78\,\mathrm{meV}$ (таблица).

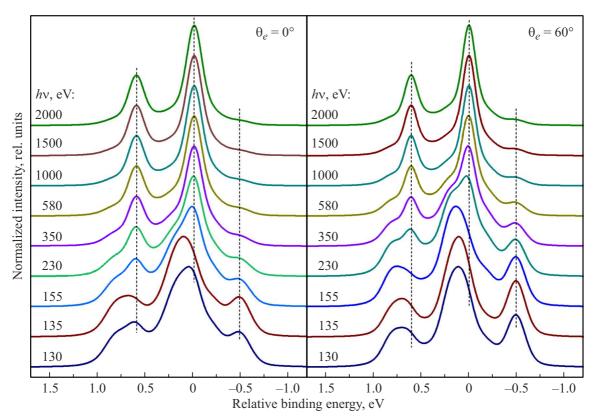


Рис. 2. Зависимость формы 2p-линии от энергии фотонов $(h\nu)$. Моделирование проводилось для угла выхода электронов $\theta_e=0^\circ$ (слева) и 60° (справа).

Параметры компонент 2p-линии на рис. 1. Используемые обозначения: ΔE — поверхностный сдвиг, $\omega_{\rm G}$ — гауссово уширение, η — уширение, обусловленное локальным разупорядочением кристаллической структуры, $\omega_{\rm L}$ — лоренцевское уширение, $\Delta E_{\rm SO}$ — спин-орбитальное расщепление, $I_{1/2}/I_{3/2}$ — отношение интенсивностей $2p_{1/2}$ - и $2p_{3/2}$ -подуровней (branching ratio)

Компонента	ΔE , meV	$\omega_{ m G},$ meV	η, meV	$\omega_{ m L},$ meV	Δ_{SO} , meV	$I_{1/2}/I_{3/2}$
В	_	143	130			
S_u	-483	208	199	70	610	1:2
S_d	78	204	195			
S'	225	159	147			
С	-163	256	249			
D	320	233	225			

Хорошо известно, что атомы верхнего слоя образуют димеры, имеющие асимметричную конфигурацию: их ось наклонена к плоскости поверхности, а часть электронной плотности перетекает от нижних атомов (им соответствует S_d) к верхним (S_u) . Последнее и объ-

ясняет столь заметное различие в энергиях указанных компонент ($\sim 0.5\,\mathrm{eV}$).

Компоненты S' и C (поверхностные сдвиги 225 и $-163\,\mathrm{meV}$ соответственно) связаны с несколькими атомными слоями, расположенными под верхним слоем реконструкции $\mathrm{c}(4\times2)$. S' обусловлена атомами, находящимися во втором слое. Все они имеют одинаковое окружение. Компонента C может быть приписана атомам в третьем и четвертом слоях. В кристаллической структуре $\mathrm{c}(4\times2)$ они занимают, по меньшей мере, пять неэквивалентных положений, а соответствующие им поверхностные сдвиги довольно близки между собой. Точное определение величин этих сдвигов не представляется возможным даже в случае высокого разрешения, использованного в настоящей работе.

Что же касается компоненты D, то ее атомная природа не связана с регулярной структурой поверхности кремния. Она обусловлена эмиссией из локальных дефектов [5]. Поэтому далее эта компонента рассматриваться не будет.

Дополнительную информацию о структурных свойствах поверхности $Si(100)c(4\times2)$ можно получить из сравнения параметра ω_G для различных компонент в таблице. Наименьшее гауссово уширение имеет дублет B (143 meV). Это легко объяснить тем, что кристаллическая структура в объеме обладает более высокой

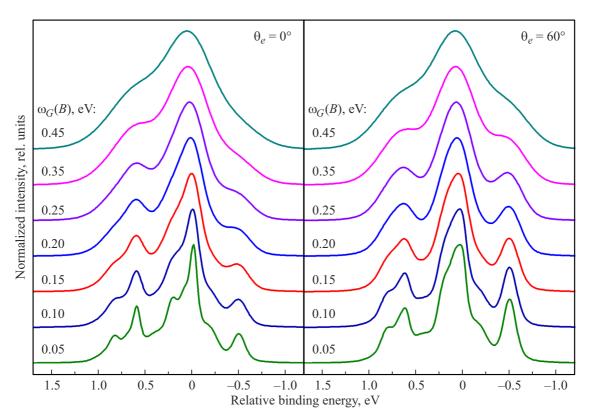


Рис. 3. Зависимость формы 2p-линии от полного разрешения (подробности в тексте). В моделировании угол выхода электронов $\theta_e = 0^\circ$ (слева) и 60° (справа).

степенью упорядочения, чем на поверхности. Гауссову ширину ФЭ пиков можно представить в виде

$$\omega_{\rm G} = \sqrt{
ho^2 + \eta^2},$$

где η — уширение, вызванное локальным разупорядочением кристаллической структуры. Из этого выражения можно оценить величину η для компоненты B. Она составляет 130 meV.

Среди поверхностных дублетов наименьшее гауссово уширение имеет S' (159 meV). Для него значение η оказывается равным 0.147 eV. Величины $\omega_{\rm G}$ и η для остальных компонент приведены в таблице. Как видно, наиболее сильное уширение наблюдаются для дублета C. Это вызвано тем, что вклад в эту компоненту дают несколько неэквивалентных атомов Si.

Еще несколько важных выводов, касающихся формы линии на рис. 1, можно сделать из анализа интенсивности ее компонент при различных углах выхода θ_e . Как видно из рисунка, в ряду $\theta_e=0\to 60^\circ\to 80^\circ$ интенсивность дублетов S_u и S_d заметно возрастает, а дублета B существенно уменьшается. Очевидно, что это вызвано изменением глубины выхода электронов из кристалла. По мере увеличения значения θ_e чувствительность спектров к поверхности возрастет, а к объему уменьшается. В предельном же случае (при $\theta_e=80^\circ$) вклад атомов объемной решетки кремния в Φ Э эмиссию столь незначителен, что регистрируемая форма

линии почти полностью соответствует поверхностной реконструкции $c(4\times 2)$. Для такого спектра характерно наличие двух особенностей. Одной из них является сильно выраженный пик при энергиях около $-0.5\,\mathrm{eV}$, обусловленный $2p_{3/2}$ -подуровнем дублета S_u . При переходе к меньшим значениям θ_e его интенсивность заметно уменьшается. Этот пик почти не перекрывается с остальными дублетами на рис. 1 и может использоваться в качестве индикатора состояния поверхности даже без количественного разложения спектров.

Второй важной особенностью является тонкая структура основного максимума спектров в области энергий вблизи 0 eV. При $\theta_e=80^\circ$, как видно на рис. 1, вклад в этот максимум дают в основном $2p_{3/2}$ -подуровни поверхностных дублетов S_d , S' и C, а также $2p_{1/2}$ -подуровень S_u . При переходе к $\theta_e=0$ ситуация качественно меняется. Основной вклад в указанную особенность дает $2p_{3/2}$ -подуровень компоненты B. В конечном счете это приводит к сужению максимума.

Из сказанного выше становится очевидным, что особенности тонкой структуры 2p-спектров $\mathrm{Si}(100)$ напрямую связаны как с состоянием поверхности, так и с параметрами эксперимента. Для того чтобы представить эту взаимосвязь более наглядно, в настоящей работе было проведено моделирование спектров для реконструкции $\mathrm{c}(4\times 2)$ при различных экспериментальных условиях. При расчете использовались известные ком-

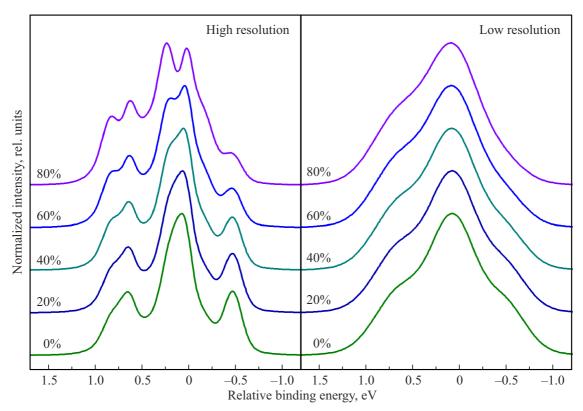


Рис. 4. Зависимость тонкой структуры 2*p*-спектров от количества поверхностных дефектов кремния. Расчеты проводились для энергии фотонов 130 eV. Слева показаны спектры для случая высокого разрешения, справа — низкого разрешения. Другие подробности в тексте.

поненты S_u , S_d , S', C и B. На рис. 2 приведены две серии спектров, полученных как функция энергии фотонов при $\theta_e=0$ и 60° .

В случае нормального угла эмиссии наиболее заметные изменения формы линии наблюдаются в области hv = 130-155 eV. В этом интервале длина свободного пробега электронов в кремнии имеет минимум (2.5-2.6 Å при hv = 135 eV) [5]. Это означает, что указанные спектры очень чувствительны к поверхности. Действительно, их характерная особенность (хорошо разрешенный пик) при $-0.5\,\mathrm{eV}$ имеет высокую интенсивность, а основной максимум уширен и сдвинут в сторону больший энергий от положения объемной компоненты (0 eV) за счет вклада поверхностных компонент. При $h\nu = 155\,\mathrm{eV}$ длина свободного пробега увеличивается, что повышает вклад дублета В в фотоэмиссию. Это приводит к уменьшению интенсивности пика при $-0.5\,\mathrm{eV}$ и сдвигу основного максимума в сторону меньших энергий связи. Наконец, при дальнейшем повышении энергии фотонов вклад объема становится доминирующим, особенность при $-0.5\,\mathrm{eV}$ постепенно исчезает, а спектр приобретает вид, характерный для объемной решетки кремния (в этом случае вклад поверхностных компонент практически отсутствует). Как видно из рис. 2, исчезновение спектральной особенности при $-0.5\,\mathrm{eV}$ происходит при энергии квантов $350\,\mathrm{eV}$ и выше.

Качественно похожая картина наблюдается и при $\theta_e=60^\circ$. При скользящем угле эмиссии глубина выхода электронов из образца уменьшается (в данном случае в два раза). Это и приводит к смещению пороговых значений энергии фотонов в область больших величин.

Из сопоставления двух серий спектров на рис. 2 можно сделать вывод, что верхний предел энергий фотонов, при которых особенности 2p-линии могут быть использованы для оценки состояния поверхности, равен $\sim 230~{\rm eV}$ при $\theta_e=0~{\rm u}\sim 580~{\rm eV}$ при $\theta_e=60^{\circ}$.

На рис. З показаны две серии 2p-спектров, полученных при фиксированном значении $h\nu=130\,{\rm eV}$ и различных значениях полного разрешения. Для удобства в качестве количественной меры разрешения был использован параметр гауссовой ширины для объемной компоненты. Как видно из рис. З, при постепенном увеличении гауссова уширения от значения $\omega_{\rm G}(B)=0.15\,{\rm eV}$ (эта величина соответствует $\rho=75\,{\rm meV}$ при $\eta=130\,{\rm meV}$) характерные особенности 2p-линии все более размываются и становятся менее заметными. При $\omega_{\rm G}(B)=0.45\,{\rm eV}$ (соответствует $\rho=431\,{\rm meV}$) 2p-спектр принимает вид, близкий к тому, который обычно наблюдается в рентгеновской Φ Э спектроскопии при использовании $Mg\,K_{\alpha}$ -и $Al\,K_{\alpha}$ -линий в качестве возбуждающего излучения

(почти симметричная форма линии без явных особенностей). Также отметим, что в случае $\theta_e=0$ исчезновение характерного "плеча" в области энергии $-0.5\,\mathrm{eV}$ происходит фактически при $\omega_\mathrm{G}(B)\geq 0.35\,\mathrm{eV}$ ($\rho=325\,\mathrm{meV}$).

Для области сверхвысокого разрешения (при $\omega_{
m G}(B) = 0.05$ и $0.10\,{
m eV})$ ожидаемый вид спектров показан в нижней части рис. 3. Важно подчеркнуть, что получение 2*p*-линии со столь малой гауссовой шириной в настоящее время является очень трудной, если вообще решаемой, задачей. Для ее выполнения необходимо только повысить энергетическое разрешение частности, потребуется регистрировать спектры при температурах существенно ниже 100 К), но и разработать метод приготовления кремниевого образца со значительно более высокой степенью упорядочения кристаллической структуры. Так, например, для достижения параметра $\omega_{\rm G}(B) = 0.05\,{\rm eV}$ необходимы величины ρ и η , равные 22 и 45 meV. Ясно, что в настоящее время указанные возможности отсутствуют.

Как уже было сказано выше, тонкая структура 2p-спектров может служить для контроля совершенства поверхности $\mathrm{Si}(100)$ на атомном уровне. Одним из наиболее распространенных типов дефектов для поверхностной реконструкции $\mathrm{c}(4\times2)$ являются вакансии в рядах димеров, образующихся в первом атомном слое (missing dimers — отсутствующие или пропущенные димеры [10]). Ясно, что появление таких вакансий должно сопровождаться изменением формы 2p-спектров.

Далее (в заключительной части настоящей работы) рассмотрим вопрос об их чувствительности к данным дефектам. На рис. 4 показаны 2*p*-линии, которые моделировались для поверхностей с разной плотностью пропущенных димеров, выраженной в процентном отношении к одному монослою. Для простоты предполагалось, что при образовании вакансии состояние атомов нижележащих слоев не изменяется. На рисунке приведены две серии спектров, соответствующих высокому и низкому разрешению ($\omega_{\rm G}(B) = 0.15$ и 0.45 eV соответственно). В обоих случаях угол эмиссии выбран равным 60° . Как видно, при низком разрешении тонкая структура спектров сильно размывается, и качественная оценка степени влияния дефектов на форму линии весьма затруднена. В случае же высокого разрешения качественные изменения формы становятся более очевидными. Рост количества дефектов приводит, прежде всего, к уменьшению интенсивности низкоэнергетического пика, обусловленного компонентой S_u . Кроме того, изменяются и остальные части спектра: например, наблюдается расщепление двух других максимумов в области энергий 0-0.25 eV и 0.65-0.90 eV.

Чтобы количественно оценить чувствительность спектров к дефектам, были получены разностные спектры, равные остатку при вычитании спектра идеальной поверхности, на которой вакансии отсутствуют, из спектра поверхности с заданным количеством вакансий. Несколько разностных спектров, полученных при разных количествах дефектов, представлено на рис. 5.

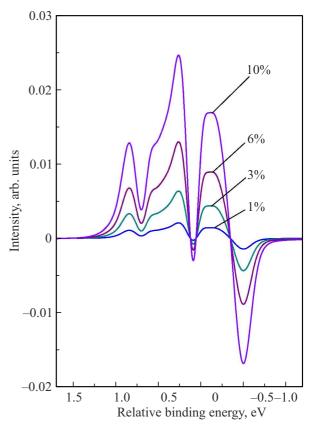


Рис. 5. Разностные спектры, полученные при разных плотностях поверхностных дефектов (цифры у кривых).

Из рисунка следует, что по мере ухудшения качества поверхности кривые все более отклоняются от нулевого уровня. Ясно, что возможность детектировать такие отклонения напрямую зависит от отношения сигнал/шум для экспериментального спектра. На основании этого в настоящей работе была проведена оценка чувствительности спектра при $\theta_e = 60^\circ$ на рис. 1. Для него отношение сигнал/шум составляет $\sim 8.1 \cdot 10^2$. В этом случае, как свидетельствуют результаты рис. 5, 2p-спектр чувствителен к 2-3% монослоя дефектов на поверхности $Si(100)c(4 \times 2)$.

Выводы

Исследована структура и форма 2p-линии для реконструкции $\mathrm{Si}(100)\mathrm{c}(4\times2)$ при $h\nu=130\,\mathrm{eV}$ и различных значениях θ_e (разных глубинах выхода из кристалла). Получены количественные параметры компонент 2p-спектров и определены их основные особенности, которые зависят от условий эксперимента и могут служить индикатором состояния поверхности. Проведено моделирование 2p-спектров при различных значениях $h\nu$, θ_e и количестве вакансий в слое поверхностных димеров.

Анализ полученных данных свидетельствует, что 2p-спектры могут быть использованы для контро-

ля качества поверхности Si(100) при $\rho \leq 300 \, \mathrm{meV}$ и $h\nu \leq 580 \, \mathrm{eV}$ (при $\theta_e = 60^\circ$). Определена чувствительность 2p-спектров к поверхностным дефектам. В настоящей работе она составляет $\sim 2-3\%$ монослоя.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] C.S. Fadley. Surf. Interface Anal., 40, 1579 (2008). DOI: 10.1002/sia.2902
- [2] D. Wolverson, B. Smith, E. Como, C. Sayers, G. Wan,
 L. Pasquali, M. Cattelan. J. Phys. Chem. C, 126, 9135 (2022).
 DOI: 10.1021/acs.jpcc.2c00981
- [3] Y. Kayser, C. Milne, P. Juranic, L. Sala, J. Czapla-Masztafiak, R. Follath, M. Kavcic, G. Knopp, J. Rehanek, W. Blachucki, M.G. Delcey, M. Lundberg, K. Tyrala, D. Zhu, R. Alonso-Mori, R. Abela, J. Sa, J. Szlachetko. Nature Communications, 10, 4761 (2019). DOI: 10.1038/s41467-019-12717-1
- [4] J.W.F. Egelhoff. Surf. Sci. Rep., **6** (6–8), 253 (1987). DOI: 10.1016/0167-5729(87)90007-0
- [5] М.В. Кузьмин, А.А. Моняк, С.В. Сорокина. ФТТ, 66 (7), 1213 (2024). DOI: 10.61011/FTT.2024.07.58397.132
- [6] H. Koh, J.W. Kim, W.H. Choi, H.W. Yeom. Phys. Rev. B, 67, 073306 (2003). DOI: 10.1103/PhysRevB.67.073306
- [7] P.E.J. Eriksson, R.I.G. Uhrberg. Phys. Rev. B, 81, 125443 (2010). DOI: 10.1103/PHYSREVB.81.125443
- [8] D.A. Shirley. Phys. Rev. B, 5, 4709 (1972). DOI: 10.1103/PhysRevB.5.4709
- [9] C.J. Powell, A. Jablonski. NIST Electron Inelastic-Mean-Free-Path Database, Version 1.2, SRD 71 (National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2010).
- [10] R.M. Tromp, R.J. Hamers, J.E. Demuth. Phys. Rev. Lett., 55, 1303 (1985). DOI: 10.1103/PhysRevLett.55.1303